画像観測法を用いた高次フラーレン(C₇₀)の光分解機構の解明

(1分子研・2総研大)〇片柳英樹 1,2、見附孝一郎 1,2

【序】 気相でのフラーレン類の極紫外域における光分解の機構を明らかにすることを目的 として、放射光励起および高温試料に適した解離生成物画像観測装置を開発した[1]。この装 置では、エネルギー可変の放射光を励起光源に用いているため、光分解の初期エネルギーを 系統的に変化させながら並進エネルギー放出(KER)を求めることができる。これを用いて フラーレン(C₆₀)から解離生成するフラグメントのKERを求めた。その結果から、C₅₀²⁺フ ラグメントを生成する反応のKERが他に比べて小さく、このことは、C₅₀²⁺が相対的に安定 であることを示していることがわかった[2]。そこで、この手法を、フラグメントとして C₆₀ を生成することが可能な、高次フラーレン(C₇₀)に適用し、C₇₀の光分解機構に、炭素数 60 の魔法数としての性質が影響を及ぼしている可能性を検討した。

【実験】 測定は分子研の放射光施設(UVSOR)のビームライン2Bで行った。高次フラー レン(C₇₀)試料粉末を円筒形の石英セルに充填し、真空中で700-800Kに加熱して昇華させ た。発生した C₇₀の蒸気は二つのオリフィスにより角度を制限され、分子線として Eppink-Parker型[3]の撮像電極中に導入される。分子線の強度は、下流に設置された膜厚計 で常時測定されている。分子線は撮像電極の中で放射光と直角に交わり、光イオン化により 電場中にフラーレンイオンおよび光電子が生成される。生成したイオンは電場で加速されて、 約375 mm離れて設置された位置敏感型検出器(PSD)に投影される。PSDのx軸は分子線 の進行方向、y軸は放射光の進行方向に一致している。一方、放出された光電子はPSDと対 向に設置されたマイクロチャンネルプレートにより検出される。光電子の検出をスタート信 号として、イオンが PSDに到着するまでの飛行時間(TOF, t)と、到着位置(x, y)を実時 間で記録した。

【結果と考察】 実験で得られた(x, y, ∂ のリストを、xについて積分し、検出されたイオン の量をy t マップ上にプロットしたものが図1(a-c)である。実験では、電子と時間相関をも たないイオンの信号がバックグラウンドとして観測されるが、図ではこれを差し引いて表示 してある。照射した放射光のエネルギーは(a) 95、(b) 105、(c) 115 eV である。図の横軸は光 電子の検出を時刻ゼロとした、イオンの到着時刻であり、イオンの電荷質量比 (m/z) に対応 している。図1(a)にみられる強度の強いスポットは、TOF の遅い順に、それぞれ解離してい ない親イオン C₇₀⁴⁺も認められる。さらにyについて積分して TOF スペクトルを抽出した ものを図1(d)に示す。TOF でも、親イオン (C_{70}^{2+} , z=1-4)のピークが見られ、また、 C_{70}^{2+} と、 C_{70}^{3+} の低質量側には解離生成したフラグメントの成分が裾野を形成している。裾野部分 をよく見ると C_{60}^{2+} フラグメントに対応する TOF である $t = 22.8 \mu s$ において、他のフラグメ ントより強度が強くなっている。これは、従来の我々の報告[4]で、115 eV 付近では C_{60}^{2+} が 隣接する質量のフラグメント (C_{58}^{2+}, C_{62}^{2+})より大きな収量を持つと述べたことと一致して いる。また、図1(c)の yt マップでも、C₆₀²⁺フラグメントに対応する位置の強度が強いことがわかる。

強度の変化に加えて、*yt*マップでは、裾野の成分が親イオンに比べて*y*方向に広がって いることがわかる。これはフラグメントイオンが解離の際に並進エネルギーを得て、加速さ れていることを示している。本研究ではこの KER の大きさを定量的に求めた。まず各フラグ メントの *m*/*z*に対応する飛行時間の範囲で、*t*を積分して*y*についての一次元投影像を得た。 次にこれを Maxwell-Boltzmann 分布でフィットして、各フラグメントの並進温度(*T*)を求 めた。115 eV の場合の2価フラグメントの並進温度(*T*)を表1に示す。表1には、今回の 測定で精度良く求められた C₆₀²⁺フラグメントまでの結果を示す。なお *n*=0 における *T*の値 は親分子線の *y*方向への拡がりを表しており、分子線がオリフィスにより充分絞られている ことを反映して、昇華温度より非常に低い値になっている。C₆₈²⁺から C₆₂²⁺までは、フラグメ

ントの質量が小さくなるにつれ T は約 100 K ずつ単調に上昇している。この上 昇分から、段階的 C₂ 放出機構を仮定して、 各反応における KER を求めたところ、 その値はいずれも約 0.4 eV となった。こ の値は C₆₀ の場合とほぼ同じである[2]。 一方 C₆₀²⁺フラグメントの並進温度は C₆₂²⁺の場合とほとんど変わらない値で あった。そのため C₆₂²⁺ → C₆₀²⁺ + C₂の 反応について KER の値を求めると、70 meV 程度となり、他よりも著しく小さい 値となった。

解離反応のエネルギー分配が統計的 であると仮定すれば、KER が小さいこと は、解離に必要なエネルギーが大きいか、 あるいは反応物の内部エネルギーが小 さいことを表す。C70の光分解の収量曲 線の測定[4]から、C60²⁺生成ステップの解

離エネルギーは他のステップよりむしろ小さいと考えられる。 したがって C62²⁺は、他より小さな内部エネルギーで生成物 (C60²⁺)を与えていることになる。以上より、C70の解離反 応における魔法数の影響が KER の変化に現れていることが わかった。また、これは C70の極紫外光による解離がフラー レン殻構造を保ったまま進行することを示唆している。

【参考文献】 [1] Md. S. I. Prodhan et al., Chem. Phys. Lett. **469** (2009) 19. [2] H. Katayanagi and K. Mitsuke, J. Chem. Phys. in press. [3] A. T. J. B. Eppink and D. H. Parker, Rev. Sci. Instrum. **68** (1997) 3477. [4] K. Mitsuke et al., AIP Conf. Proc. **811** (2006) 161.



図 1 (a) - (c) 生成した親イオン (C₇₀^{z+}) およびフラグ メントイオン (C_{70-2n}^{z+}) の到着時刻 *t* と到着位置 *y* の 分布。(d) 上図から求めたイオンの TOF スペクトル。

表1 図1(c)の *yt*マップ から求めた C_{70・2n²⁺フラグメ ントの並進温度(*T*)。}

n	T/K
0	12
1	107
2	202
3	313
4	410
5	414